

证券代码：688173

证券简称：希荻微

记录编号：2024-IR-004

希荻微电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	参与人员名单： 【平安证券股份有限公司】：李淦萍，夏磊，杨兆基，何颖研，周博睿 【广州市银国达私募证券投资基金管理有限公司】：梁志安 【广东凡德投资有限公司】：黄瑞仪 【广州华银基金管理股份有限公司】：苏培海 【广东奶酪投资基金股份有限公司】：郑丽敏 【其他个人】：文向前，杨井红，苏倩婷，赵雪，李文坚，马欣华
时间	2024年6月3日 14:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	【主讲人】： 唐娅 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人
投资者关系活动主要内容	第一部分：介绍公司的整体情况

<p>容介绍</p>	<p>第二部分：问答环节</p> <p>Q: 现在国内很多模拟芯片公司都在裁员，请问公司未来的人员招聘计划或者人才政策如何？</p> <p>A: 公司拥有专业的 HR 团队和完善的人力资源管理体系，因此，公司在人员招聘时会进行严格的筛选和评估，员工到岗后会设置有效的绩效考核指标。未来，公司将结合长期发展战略与短期经营计划，制定稳健的人才政策，持续优化年度奖罚工作机制，进一步推进企业研发和管理人员竞争上岗、不胜任退出制度的落地实施，以打造高效、精干的管理团队。</p> <p>Q: 公司如何吸引和留住人才？</p> <p>A: 截至目前，公司已经实施了多次股权激励，包括上市前的股票期权激励计划和上市后的多期限限制性股票，将短期绩效薪酬与长期股权激励有效结合，以充分调动公司核心团队的积极性。</p> <p>Q: 请问公司目前的经营模式都是委外生产吗？</p> <p>A: 公司目前采用的是 Fabless 模式，即晶圆制造和封装测试都是委外，在这种模式下，公司可以轻资产运营，并且可以专注于高价值创造的前端研发设计环节和后端的销售环节。</p> <p>Q: 请问当前地缘政治对公司业务的影响？</p> <p>A: 目前模拟芯片的制程大多集中在成熟制程，公司认为地缘政治风险可控。</p> <p>Q: 请问公司境外销售占比较高的原因？</p> <p>A: 公司主营业务收入以境外销售为主，境外销售收</p>
------------	--

	<p>入主要来自于经销商设立在中国香港地区的交易主体，中国香港地区是全球消费电子产品重要集散地，部分经销商出于外汇结算、物流等各方面的考虑，选择从该地区采购公司产品，符合行业惯例；除此之外，部分手机品牌厂商根据其供应链分工情况，通过向境外经销主体向公司下单采购。</p> <p>Q: 请问公司产品在各家手机品牌客户的份额是否还有提升空间？</p> <p>A: 国际数据公司（IDC）数据显示，2023 年全球智能手机出货量为 11.7 亿部，对公司而言，手机市场仍是巨大的增量市场。</p> <p>Q: 请问公司如何在竞争日益激烈的模拟芯片赛道脱颖而出？</p> <p>A: 模拟芯片是高度寡律化分布的市场，模拟芯片设计人才高度稀缺，公司拥有国际化的研发和管理团队，通过与大客户深度绑定，预研未来的行业趋势，结合客户定制化的需求进行产品定义，不断打造高命中率、高毛利率的产品，最终实现规模效应。</p> <p>Q: 请问公司如何看待模拟芯片行业未来的发展？</p> <p>A: 模拟芯片的下游需求十分广泛，包括消费、汽车、工业等细分市场，属于长坡厚雪的赛道，进口替代也为国内芯片公司发展提供了良好机遇，随着市场供需逐步回归正常，行业会回归于技术和产品力的竞争。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。</p>

附件清单（如有）	无
日期	2024年6月3日